

ABC sam składam komputer. Wydanie III

Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"ABC sam składam komputer. Wydanie III"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
54	24	(...) W przypadku układów DDR3 ilość blaszek kontaktowych zwiększona została do 240 szt. (po 120 szt. na stronę)oraz przesunięto (...)	(...) W przypadku układów DDR3 ilość blaszek kontaktowych zwiększona została do 240 szt. (po 120 szt. na stronę) względem układów DDR oraz przesunięto (...)
55	6	Pamięć RAM - kość DDR3. Widoczne wycięcie nieco przesunięte względem pamięci DDR2 oraz większa liczba pinów	Pamięć RAM - kość DDR3. Widoczne wycięcie nieco przesunięte względem pamięci DDR2 oraz większa liczba pinów w stosunku do pamięci DDR
57	3	(...) Zwróć uwagę, że pamięci DDR3 mają więcej pinów, zasilanie 1,5V oraz (...)	(...) Zwróć uwagę, że pamięci DDR3 mają zasilanie 1,5V oraz (...)